

4G5G摄像头模组DDR存储模块导热硅胶片

产品名称	4G5G摄像头模组DDR存储模块导热硅胶片
公司名称	汇为热管理技术（东莞）有限公司
价格	.40/个
规格参数	品牌:Huiwell 型号:HW-G500 产地:中国
公司地址	东莞市企石镇铁炉坑村湖滨南路
联系电话	18938207451

产品详情

HW-G500导热硅胶垫片是汇为热管理材料自主研发制造的一款采用硅胶和导热陶瓷填料作为基材的导热填缝材料，它的导热系数达到了很高的5W/mk, 能解决大部分电子产品器件冷却散热的问题，它的表面自带弱粘性，具有一定的柔软性、压缩性以及优良的绝缘性，能够充分填充发热器件(如芯片)与散热器或壳体之间的空气间隙，完成出众的热量传递。同时还兼具减震、缓冲等作用，能够满足设备小型化及超薄化的设计要求，作为极具工艺性、导热性能极佳的填充材料而被广泛应用于电子电器产品中，特别是在智能机器人控制模块、4G、5G物联网终端等应用广泛。

汇为热管理最早成立于2010年,公司早期主要负责国际导热材料品牌在中国区的销售和服务。历经多年的行业积累和沉淀，开始转向于集成热管理技术领域(包括系统散热、散热模组及热管理材料)的设计开发、生产制造及销售服务。

公司目前分为热管理材料和热设计两大事业部，致力于为各个领域客户提供一站式热管理技术解决方案. 我们的热管理材料事业部，研发及制造中心均坐落于中国智能制造的前沿阵地-东莞，主攻热界面材料（导热硅胶片材料、导热粘接类材料、导热凝胶等）

和电子隔热材料的设计开发和生产。我们的热设计事业部在佛山和东莞都设有研发中心，主要致力于为客户提供集成热设计服务，包括系统散热、散热器、散热模组的设计开发等。

基于我们对客户服务的坚定承诺，加上我们对产品质量的永恒追求，HUIWELL致力于为客户提供了一个可以信赖的热管理材料及散热模组供应链。我们，很期待帮您解决产品"热量管理"这一问题。